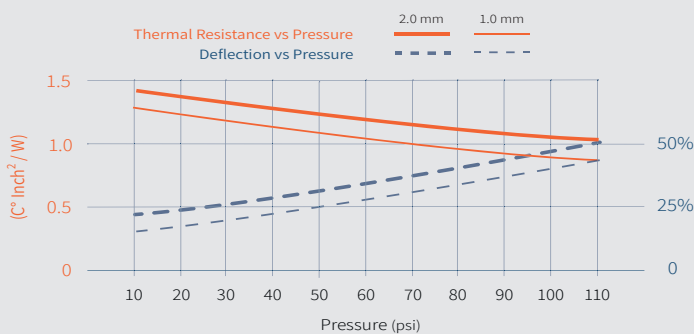


# Thermal Interface Material Silicone Gap Filler



Verstärkung  
Reinforced layer  
V = mit / with

Materialstärke  
Material thickness  
1.00 = 1.00 mm

DS-GAP-SGS60-1.6- X.XX - X

## DS-GAP-SGS60-1.6

Wärmeleitfähigkeit <sup>1</sup> Thermal Conductivity <sup>1</sup>	W/mK	1.60
Härte <sup>2</sup> Hardness <sup>2</sup>	Shore 00	60
Einsatztemperatur Operation Temperature	°C	-50 / +200
Materialstärke Material Thickness	mm	0.50 - 7.00
Durchschlagsfestigkeit <sup>3</sup> Dielectric Strength <sup>3</sup>	kV/mm	5.00
Verstärkung Reinforced Layer	√	optional
Konformität Conformity	√	RoHS
Dichte Density	g/cm <sup>3</sup>	1.85

<sup>1</sup> ASTM D5470 <sup>2</sup> ASTM D2240 <sup>3</sup> ASTM D149

REV2017\_01

Technische Änderungen vorbehalten, alle technischen Daten und Angaben unverbindlich.  
Subject to technical alterations, all technical data and details are not binding.